設計変更情報

ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種 : ALL PRODUCTS

变更番号 : EA5950 E. C. N. №

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル: BOM修正 (STICK半田\_低銀) TITLE 同期設変: ---SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設変: ---RELATED E. C. N.

設変記事 : BOM修正 (STICK半田\_低銀) CONTENTS \_\_

STICK半田に於いて、本来低銀半田を使用するところが高銀半田が登録されている機種がありましたので、BOMを修正します。

A0007510 STICK SOLDER, DIP G

千住金属工業

A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G NIHON GENMA

鴇田Mgr 成田幹子 松浦部長

翻译:关于锡条,本来要使用低银锡条,BOM却登录的是高银锡条,所以BOM 要修正。 实施:已经实施。

(TO BE CONTINUED)

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 : DATE

担当 PERSON IN CHARGE : 1720 michiko sato

依頼元 : 生産技術課 REQUESTING SECTION

設変会議 E.C.MTG. : 要 To be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№

ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: ERROR OTHERS

変更理由(主) REASON(MAIN) 変更理由(従) REASON(SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 : NOT required CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT\_COST :

金型改造費 COST FOR DIE

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

設変会議日: DATE : EA5950

機種 : ALL PRODUCTS 変更番号 E. C. N. №

(ステータス : Fixed STATUS タイトル TITLE : BOM修正(STICK半田\_低銀)

親品目 : E95259910A MATERIAL (1) GA PCBA, RW900MK2 G 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT 新品目(AFTER CHANGE) INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 1- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 11.531 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 11.531 0050 3 3 5 親品目 MATERIAL E95259955A (2) GA PCBA, RW900MK2 CHI G 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRI 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION 明細番号 #1 ITEM CMP #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. QUANTITY POINT QUANTITY POINT DESCRIPTION STICK SOLDER, DIP G 3 2- 1 A0007510 3 11.531 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 11.531 0050 親品目 : E95274100B MATERIAL (3) GA PCBA, REAR RW901MK2 G 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST. QUANTITY POINT INST.
QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 3- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 18.695 0070 3 3 5 18, 695 親品目 MATERIAL GPCBA, REAR RW901MK2 CHI G E95274154B (4) 取付位置 INST. 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMF 旧品目(BEFORE CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. QUANTITY POINT **DESCRIPTION** DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT 4- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 19.695 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 19.695 0070 3 3 親品目 MATERIAL : E95274700A PCB ASSY, FRONT RW901 (5) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 5- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 9.131 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 9.131 0040 3 3

機種 : ALL PRODUCTS 設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

(ステータス: Fixed ) タイトル : BOM修正 (STICK半田\_低銀) STATUS TITLE

親品目 : E95276100A MATERIAL ( 6) GATHER PCBA, FRONT RW901 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 6- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 5. 217 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 5.217 0040 3 3 親品目 MATERIAL E95294660A (7) GA PCBA, (B) EUR 202MK5 G 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRI 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION 明細番号 #1 ITEM CMP #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. INST. QUANTITY POINT DESCRIPTION QUANTITY POINT STICK SOLDER, DIP G 7- 1 A0007510 3 3 11.587 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 11.587 0040 親品目 : E95329700A MATERIAL ( 8) GATHER PCBA, JACK DP02 G 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST. QUANTITY POINT INST.
QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 8- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 11.450 0040 3 3 5 11.450 親品目 MATERIAL E95333700A PCB ASSY, ANALOG SSR1 G (9) 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP INST. 新品目(AFTER CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. QUANTITY POINT DESCRIPTION DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 9- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 2.463 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 2.463 0070 3 3 親品目 MATERIAL : E95334100A PCB ASSY, MAIN SSR1 G (10)取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 10- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 1.450 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 1.450 0070 3 3

機種 : ALL PRODUCTS

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

変更番号 : EA5950 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS <mark>設変会議日 :</mark> DATE タイトル TITLE : EA5950

親品目 : E95334800A PCB ASSY, MAIN SSCDR1 G

	MATERIAL (	(11)		1				1				ļ
	旧品目 (BEFORE COMPONENT	E CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. Y POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
11- 1	1 A0007510	STICK SOLDER, DIP G	1. 450	A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	1. 450		0070	D*	3	3	5
	親品目 : E MATERIAL (	E95335200A GATHER PCBA, S					The ( ) ( )	ı				
	旧品目(BEFORE COMPONENT	E CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER ( COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. Y POINT	明細番号 ITEM + ——	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
12- 1	1 A0007510	STICK SOLDER, DIP G	3.044	A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	3.044	,	0060	D*	3	3	5
	親品目 : E MATERIAL (	E95335300A GATHER PCBA, S ( 13)	SLOT SSCDR1 G 取付位置	ı			取付位置	I				
	旧品目(BEFORE COMPONENT	E CHANGE) DESCRIPTION	联刊业直 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER ( COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
13- 1	1 A0007510	STICK SOLDER, DIP G	3. 044	A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	3. 044	7	0060	D*	3	3	5
		E95350000A GATHER PCBA, I		I			<b>地</b> 什 <b>公</b> 男	1				
	旧品目(BEFORE COMPONENT	E CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER ( COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. Y POINT	明細番号 ITEM +	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
14- 1	1 A0007510	STICK SOLDER, DIP G	10. 969	A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	10. 969	•	0060	D*	3	3	5
	親品目 : E MATERIAL (	E95352610A GATHER PCBA, (	C EUR 202MK5G	ı			To (4.6) 图	1				
	旧品目(BEFORE COMPONENT	E CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER ( COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. Y POINT	明細番号 ITEM		#2 2ND	#3 INS	#4 PART
15- 1	1 A0007510	STICK SOLDER, DIP G	36. 717	A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	36. 717		0090	D*	3	3	5

: BOM修正 (STICK半田\_低銀)

機種 : ALL PRODUCTS 設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

(ステータス : Fixed ) タイトル : BOM修正(STICK半田\_低銀) STATUS TITLE

親品目 : E95354501A MATERIAL ( 16) GA PCBA, A JPN 202MK5 G 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 16- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 32.174 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 32. 174 0060 3 3 親品目 MATERIAL E95354550A GA PCBA, A EUR 202MK5 G (17)取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. INST. QUANTITY POINT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT 17- 1 A0007510 3 3 STICK SOLDER, DIP G 32.174 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 32. 174 0060 親品目 MATERIAL E95356800A GATHER PCBA, PWR BB1000 G (18) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST.
QUANTITY POINT INST.
QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 18- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G STICK SOLDER, DIP NP103T G 9.202 0050 3 3 5 9. 202 A0012960 親品目 MATERIAL PCBA, CONTROL CDA550MK2 G E95358820A (19) 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP INST. 新品目(AFTER CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. QUANTITY POINT DESCRIPTION DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 19- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 7.826 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 7.826 0050 3 3 親品目 MATERIAL : E95360120A PCB ASSY, MIX M164UF G (20)取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT DESCRIPTION 20- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 40.580 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 40.580 0060 3 3

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

機種: ALL PRODUCTS

変更番号 : EA5950 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE : BOM修正 (STICK半田\_低銀)

	親品目 : E9536 MATERIAL (21)	62900B GATHER PCBA F	RONT CD200 G									
	旧品目(BEFORE CHA	ANGE)	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
21-	1 A0007510 ST	TICK SOLDER, DIP G	10. 797	A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	10. 797		0040	D*	3	3	5
	MATERIAL (22) 旧品目(BEFORE CHA	ANGE)	CD200 CHI G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER ( COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	   明細番号   ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
22-	1 A0007510 ST	TICK SOLDER, DIP G	10. 797	A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	10. 797		0040	D*	3	3	5
23-	MATERIAL (23) 旧品目(BEFORE CHA COMPONENT DE	ANGE)	D200 CHI G 取付位置 INST. QUANTITY POINT 23. 407	新品目(AFTER ( COMPONENT + A0012960	CHANGE) DESCRIPTION STICK SOLDER, DIP NP103T G	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM + 0060	#1 CMP D*	2ND	INS	#4 PART 
24-	MATERIAL (24) 旧品目(BEFORE CHA COMPONENT DE	ANGE)	CD200i G 取付位置 INST. QUANTITY POINT 0.941	新品目(AFTER ( COMPONENT + A0012960	CHANGE) DESCRIPTION STICK SOLDER, DIP NP103T G	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	   明細番号   ITEM +	#1 CMP D*	2ND		#4 PART 5
	MATERIAL (25) 旧品目(BEFORE CHA	ANGE)	FRONT CD200I 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER ( COMPONENT +	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	   明細番号   ITEM +	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
25-	1 A0007510 ST	TICK SOLDER, DIP G	12. 754	A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	12. 754		0040	D*	3	3	5

機種: ALL PRODUCTS

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

変更番号 : EA5950 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE : BOM修正 (STICK半田\_低銀)

親品目 : E95391954A GA PCBA,FRT ( MATERIAL (26)	680MK2 CHI G									
I日品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER C	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
26- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G	7. 537	A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	7. 537		0050	D*	3	3	5
親品目 : E95402300A GATHER PCBA, I MATERIAL (27) 旧品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST.	   新品目(AFTER (	CHANGE)		取付位置 INST.		#1			#4
COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	+ COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	POINT J	+ ITEM	CMP	2ND	INS	PART
27- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G	12. 021	A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	12.021		0030	D*	3	3	5
親品目: E95410800B PCB A, POWER-S MATERIAL (28)  I日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER (COMPONENT +	DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. 7 POINT	   明細番号   ITEM +	CMP	2ND	INS	#4 PART
28- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G	1. 087	A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	1. 087		0030	D*	3	3	5
親品目: E95416900A PCBA, MAIN TAI MATERIAL (29) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	.1VP G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. / POINT	り 明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
29- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G	17. 245	A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	17. 245		0080	D*	3	3	5
親品目: E95416900B PCBA, MAIN TAI MATERIAL (30) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	.1VP G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	   新品目(AFTER C	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. 7 POINT	   明細番号   ITEM	#1 CMP			#4 PART
30- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G	17. 245	+ ————————————————————————————————————	STICK SOLDER, DIP NP103T G			+	 D*	3	3	<u> </u>

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

変更番号 E. C. N. № 設変会議日: DATE : EA5950

機種 : ALL PRODUCTS (ステータス : Fixed STATUS

タイトル TITLE : BOM修正(STICK半田\_低銀)

親品目 : E95423810A MATERIAL (31) GATHER PCBA, BAL CD200SB G 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. DESCRIPTION QUANTITY POINT DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 31- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 1.289 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 1.289 0030 3 3 5 親品目 MATERIAL E95423855A GA PCBA, BAL CD200SB CHI G 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. QUANTITY POINT QUANTITY POINT DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT STICK SOLDER, DIP G 3 3 32- 1 A0007510 1.289 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 1. 289 0030 親品目 MATERIAL : E95425900A PCB ASSY, RC-20 G (33) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST.
QUANTITY POINT INST.
QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 33- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G STICK SOLDER, DIP NP103T G 3, 767 0050 3 3 5 3, 767 A0012960 親品目 MATERIAL PCBA, MAIN SSR2 NEW G E95431730A (34) 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. IŃŚŤ. QUANTITY POINT DESCRIPTION DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 34- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 7.391 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 7.391 0050 3 3 親品目 MATERIAL : E95431784A PCBA, MAIN CHI SSR2 NEW G (35) 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 35- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 7.391 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 7.391 0050 3 3

機種 : ALL PRODUCTS

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

変更番号 E. C. N. № 設変会議日: DATE : EA5950

: BOM修正(STICK半田\_低銀)

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル TITLE

親品目: E95432400A MATERIAL: (36) PCBA, GATHER MCDB3 G 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 36- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 3.580 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 3.580 0040 3 3 親品目 MATERIAL E95434630A G-PCBA, I/O SSR10 NEW G (37) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. QUANTITY POINT DESCRIPTION **DESCRIPTION** QUANTITY POINT COMPONENT STICK SOLDER, DIP G 37- 1 A0007510 3 3 17.391 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 17. 391 0060 親品目 MATERIAL E95434684A G-PCBA, I/O SSR10 CHI NEWG (38) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST.
QUANTITY POINT INST.
QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 38- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G STICK SOLDER, DIP NP103T G 17.391 3 3 5 17, 391 A0012960 0060 親品目 MATERIAL E95435600A GATHER PCBA, BP-6AA G (39) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. QUANTITY POINT DESCRIPTION DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 39- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 3.984 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 3.984 0040 3 3 親品目 MATERIAL : E95464100A GATHER PCBA, FRT CD200SB G (40) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 40- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 10.535 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 10.535 0040 3 3

機種 : ALL PRODUCTS 設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

(ステータス : Fixed ) タイトル : BOM修正(STICK半田\_低銀) STATUS TITLE

親品目 : E95467454A MATERIAL (41) GA PCBA, USB UD501 CHI G 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT DESCRIPTION 41- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 4.608 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 4.608 0040 3 3 親品目 MATERIAL E95467600A PCBA, MAIN UD501 G (42) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. INST. QUANTITY POINT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT 42- 1 A0007510 3 3 STICK SOLDER, DIP G 11.158 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 11. 158 0060 親品目 : E95467654A MATERIAL (43) PCBA, MAIN UD501 CHI G 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST.
QUANTITY POINT INST.
QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 43- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G STICK SOLDER, DIP NP103T G 11.158 0060 3 3 5 11. 158 A0012960 親品目 MATERIAL GAT PCBA, FRP CHI UD501 G E95467754A (44) 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP INST. 新品目(AFTER CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. QUANTITY POINT DESCRIPTION DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 44- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 11.304 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 11.304 0110 3 3 親品目 MATERIAL : E95472154A GA PCBA, RMT CHI US-366 G (45) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 45- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 8.984 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 8.984 0040 3 3

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

変更番号 E. C. N. № 設変会議日: DATE : EA5950

機種 : ALL PRODUCTS (ステータス : Fixed STATUS タイトル TITLE : BOM修正(STICK半田\_低銀)

親品目 : E95476510A MATERIAL ( 46) GATHER PCBA, PANEL 60D2 G 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT QUANTITY POINT COMPONENT 46- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 9.282 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 9.282 0050 3 3 親品目 MATERIAL E95476555A GA PCBA, PANEL CHI 60D2 G (47) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. INST. QUANTITY POINT DESCRIPTION **DESCRIPTION** QUANTITY POINT COMPONENT 47- 1 A0007510 3 3 STICK SOLDER, DIP G 9.282 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 9.282 0050 親品目 : E95476810A MATERIAL (48) GATHER PCBA, ANA 60D2 G 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST. QUANTITY POINT INST.
QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 48- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 5.326 0040 3 3 5 5.326 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 親品目 MATERIAL E95476855A GA PCBA, ANA CHI 60D2 G (49) 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP INST. 新品目(AFTER CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. QUANTITY POINT DESCRIPTION DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 49- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 5.326 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 5.326 0040 3 3 親品目 MATERIAL : E95485810A GATHER PCBA, CPD-4 TM G (50) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 50- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 6.810 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 6.810 0060 3 3

機種 : ALL PRODUCTS 設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

(ステータス : Fixed ) ダイトル : BOM修正(STICK半田\_低銀) STATUS TITLE

親品目 : E95489320A MATERIAL (51) GATHER PCBA, A T/C D930 G 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 51- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 1. 123 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 1. 123 0090 3 3 親品目 MATERIAL E95499840A GPCBA, (A) W890RMK2B G (52) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. INST. QUANTITY POINT DESCRIPTION **DESCRIPTION** QUANTITY POINT COMPONENT 52- 1 A0007510 3 3 STICK SOLDER, DIP G 32.174 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 32. 174 0060 親品目 MATERIAL E95500310A GPCBA, (B) 202 MK7 G (53) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST. QUANTITY POINT INST.
QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 53- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G STICK SOLDER, DIP NP103T G 11.586 0040 3 3 5 11.586 A0012960 親品目 MATERIAL GA PCBA, FRONT RW900M2 CHI E95502454A (54) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMF 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. QUANTITY POINT DESCRIPTION DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 54- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 16.220 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 16. 220 0040 3 3 親品目 MATERIAL : E95504200A PCBA, MAIN C-N7050 G (55) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT DESCRIPTION 55- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 13. 189 0070 3 3 13, 189

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

機種: ALL PRODUCTS

変更番号 : EA5950 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE : BOM修正 (STICK半田\_低銀)

親品目 : E95504250A PCBA, MAIN C-1 MATERIAL (56)	N7050 EUR G									
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. Y POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
56- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G	13. 189	A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	13. 189	<del></del>	0070	D*	3	3	5
親品目 : E95506810A PCB ASSY, SYS MATERIAL (57)		ı			Ter (-) (-)					
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. Y POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
57- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G	7. 530	A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	7. 530	,	0060	D*	3	3	5
親品目 : E95506855A PCBA, SYS RW9 MATERIAL (58)	00MK2 CHI G 取付位置	I			取付位置					
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
58- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G	7. 530	A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	7. 530	<del></del>	0060	D*	3	3	5
親品目 : E95506856A PCBA, SYS RW9(MATERIAL (59)		I			<b>加什</b> 总要					
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. Y POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
59- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G	7. 530	A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	7. 530	'	0060	D*	3	3	5
親品目 : E95513630A GA PCBA, TAPE MATERIAL (60)	EX CDA55-2 G									
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. Y POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
60- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G	7. 826	A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	7. 826	+	0060	 D*	3	3	5

機種 : ALL PRODUCTS 設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

にいた。 (ステータス : Fixed ) タイトル : BOM修正 (STICK半田\_低銀) STATUS TITLE

親品目 : E95529454A MATERIAL (61) GA PCBA, MAIN UD503 CHI G 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT 新品目(AFTER CHANGE) INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 61- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 3.450 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 3.450 0040 3 3 親品目 MATERIAL E95539900A GATHER PCBA, PANEL 701D G (62) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. QUANTITY POINT QUANTITY POINT DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT STICK SOLDER, DIP G 62- 1 A0007510 3 3 4.109 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 4.109 0060 親品目 : E95577900A MATERIAL (63) GATHER PCBA, USB 22, 5M G 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 63- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 3.695 0040 3 3 5 3.695 親品目 MATERIAL E95577954A GA PCBA, USB 22, 5M CHI G (64) 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP INST. 新品目(AFTER CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. QUANTITY POINT DESCRIPTION DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 64- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 3.695 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 3.695 0040 3 3 親品目 MATERIAL E95581155A GA PCBA, MAIN UD505 CHI G (65) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION COMPONENT DESCRIPTION COMPONENT 65- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 2,739 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 2,739 0060 3 3

機種 : ALL PRODUCTS

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

変更番号 : EA5950 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE : BOM修正 (STICK半田\_低銀)

		95581300A GATH 66)	IER PCBA, POWER NT50	05 G									
	旧品目 (BEFORE COMPONENT	,	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER (	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
66- 1	A0007510	STICK SOLDER, DIP	G 4. 782		A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	4. 782		0040	D*	3	3	5
		67)	PCBA, POWER NT505 CF I QUANTITY	取付位置 INST.	   新品目(AFTER (   COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST.	   明細番号   ITEM	#1 CMP	#2	#3	#4 PART
67- 1	A0007510	STICK SOLDER, DIP		TOINI		STICK SOLDER, DIP NP103T G		TOINI	$-+\frac{11\text{LM}}{0040}$	D*	2110	_	5
07- 1	. A0007510	STICK SULDER, DIF	4. 762		A0012900	STICK SULDER, DIP NP1031 G	4. 702		0040	י≁ע	3	3	ð
	MATERIAL ( 旧品目(BEFORE	68) CHANGE)		取付位置 INST.	  新品目(AFTER (			取付位置 INST.	     明細番号	#1_	#2	#3_	#4 PART
	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	POINT	- + COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	POINT	<u> </u>	CMP	2ND	INS	PART
68- 1	A0007510	STICK SOLDER, DIP	G 4. 782		A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	4. 782		0040	D*	3	3	5
	親品目 : E9 MATERIAL (	95581654A PCBA 69)	A, ANALOG NT505 CHI		I			<b>取 4.2.</b> 图	1				
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER ( COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND		#4 PART
69- 1	A0007510	STICK SOLDER, DIP	G 4. 782		A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	4. 782		0050	D*	3	3	5
		95581655A PCBA 70)	A, ANALOG UD505 CHI					The 1110 BB	ı				
	I日品目 (BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER ( COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND		#4 PART
70- 1	A0007510	STICK SOLDER, DIP	G 4. 782		A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	4. 782		0050	D*	3	3	5

機種 : ALL PRODUCTS 設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

(ステータス: Fixed ) タイトル : BOM修正 (STICK半田\_低銀) STATUS TITLE

親品目 : E95582155A MATERIAL (71) GA PCBA, FRONT UD505 CHI G 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT 新品目(AFTER CHANGE) INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 71- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 4.456 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 4.456 0070 3 3 5 親品目 MATERIAL E95584400A (72) GATHER PCBA, CMD G 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. QUANTITY POINT QUANTITY POINT DESCRIPTION COMPONENT 72- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 3 3 9.565 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 9.565 0050 親品目 MATERIAL E95584754A (73) GA PCBA, PHONE UD505 CHI G 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 73- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 5.217 0050 3 3 5 5.217 親品目 MATERIAL E95585700A & PCBA, ANALOG ML-32D G (74)取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. IŃŚŤ. QUANTITY POINT DESCRIPTION DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 74- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 1.460 0060 3 3 1.460 親品目 MATERIAL : E95585700B PCBA, ANALOG ML-32D G (75) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 75- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 1.460 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 0060 3 3 1.460

機種 : ALL PRODUCTS

COMPONENT

80- 1 A0007510

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

変更番号 E. C. N. № 設変会議日: DATE : EA5950

(ステータス : Fixed STATUS

STICK SOLDER, DIP G

3.800

親品目 : E95585754A MATERIAL (76) & PCBA, ANALOG ML-32D CHI 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 76- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 1.460 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 1.460 0060 3 3 5 親品目 MATERIAL E95585754B (77) PCBA, ANALOG ML-32D CHI G 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR 明細番号 #1 ITEM CMP 旧品目(BEFORE CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART INST. QUANTITY POINT QUANTITY POINT DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 77- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 3 3 1.460 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 1.460 0060 親品目 MATERIAL E95585800A & GPCBA, PWR-FRT ML-32D G (78) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCR INST. QUANTITY POINT INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION **DESCRIPTION** COMPONENT 78- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 3.800 0090 3 3 5 3.800 親品目 MATERIAL E95585800B GPCBA, PWR-FRT ML-32D G (79) 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 明細番号 #1 ITEM CMP 新品目(AFTER CHANGE) #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART IŃŚŤ. IŃŚŤ. QUANTITY POINT DESCRIPTION DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 79- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G 3.800 A0012960 STICK SOLDER, DIP NP103T G 3.800 0090 3 3 親品目 MATERIAL E95585854A & GPCBA, PWR-FRT ML32D CHI (80)取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT 明細番号 ITEM INST. QUANTITY POINT #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART DESCRIPTION DESCRIPTION

COMPONENT

A0012960

STICK SOLDER, DIP NP103T G

3.800

0090

3

3

タイトル TITLE

: BOM修正(STICK半田\_低銀)

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

機種: ALL PRODUCTS 変更番号 : EA5950 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日: DATE ) タイトル TITLE : BOM修正 (STICK半田\_低銀)

親品目 : E95585854B GPCBA, PWR-FRT MATERIAL (81)	ML-32D CHI									
旧品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER C COMPONENT	HANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
81- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G	3. 800	A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	3.800		0090	D*	3	3	5
親品目: E95589500A GPCBA, (A) 202 MATERIAL (82) I日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	P. MK7 G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER C COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
82- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G	19. 347	A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	19. 347		0080	D*	3	3	5
親品目: E95589510A GPCBA, (A) 202 MATERIAL (83)    日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION GROWN STICK SOLDER, DIP G	型 MK7 EUR G 取付位置 INST. QUANTITY POINT +	新品目(AFTER C COMPONENT + A0012960	CHANGE) DESCRIPTION STICK SOLDER, DIP NP103T G	QUANTITY	取付位置 INST. POINT +	明細番号 ITEM 0080	#1 CMP D*	2ND	INS	#4 PART  5
親品目 : E95589520A GPCBA, (A) 202 MATERIAL (84) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	R MK7 EXTC G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER C	HANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND		#4 PART
84- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G	19. 347	A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	<del>-</del>	+	0080	 D*			5
親品目 : E95589530A GPCBA, (A) W-1: MATERIAL (85) II品目(BEFORE CHANGE)		新品目(AFTER C			取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1	#2 2ND		#4 PART
85- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G	19. 347	A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	19. 347	+	0080	 D*	3	3	5

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

変更番号 : EA5950 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE 機種: ALL PRODUCTS : BOM修正 (STICK半田\_低銀)

	取付位置 INST. ANTITY POINT +	新品目(AFTER COMPONENT A0012960	HANGE) DESCRIPTION STICK SOLDER, DIP NP103T G	QUANTITY	取付位置 INST. POINT +	明細番号 ITEM 0080	#1 CMP D*	#2 2ND 3	INS	#4 PART 
	取付位置 INST. ANTITY POINT +	新品目(AFTER COMPONENT A0012960	HANGE) DESCRIPTION STICK SOLDER, DIP NP103T G	QUANTITY	取付位置 INST. POINT +	明細番号 ITEM 0080	#1 CMP — D*	#2 2ND 3	INS	#4 PART 5
<del></del>	取付位置 INST. ANTITY POINT +	新品目(AFTER COMPONENT A0012960	HANGE) DESCRIPTION STICK SOLDER, DIP NP103T G	QUANTITY	取付位置 INST. POINT +	明細番号 ITEM - 0080	#1 CMP D*	#2 2ND 3	INS	#4 PART 
	取付位置 INST. ANTIIY POINT +	新品目(AFTER COMPONENT A0012960	HANGE) DESCRIPTION STICK SOLDER, DIP NP103T G	QUANTITY	取付位置 INST. POINT +	明細番号 ITEM 0080	#1 CMP D*	#2 2ND 3	INS	#4 PART 5
	取付位置 INST. ANTIIY POINT +	新品目(AFTER COMPONENT A0012960	HANGE) DESCRIPTION STICK SOLDER, DIP NP103T G	<b>QUANTITY</b> 6. 267	取付位置 INST. POINT +	明細番号 ITEM 0080		#2 2ND 3	INS	#4 PART 5

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

機種: ALL PRODUCTS

変更番号 : EA5950 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE : BOM修正 (STICK半田\_低銀)

親品目 : E95590130A GPCBA, (C) W1 MATERIAL (91)	.200 EUR G									
	取付位置				取付位置					
I月品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
91- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G	13. 623	A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	13. 623		0080	D*	3	3	5
親品目 : E95593900A GA PCBA, B016 MATERIAL (92)	DXI G									
	取付位置	対C□□(AETED	CHANCE)		取付位置	明细采旦	#1	#0	#o	#4
I月品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	<sup>#∠</sup> 2ND		#4 Part
92- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G	3. 630	A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	3. 630		0040	D*	3	3	5
親品目 : E95599600A GA PCBA, AP-5 MATERIAL (93)	005 MAIN G									
旧品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST.	  新品目(AFTER	CHANGE)		取付位置 INST.	明細番号	#1	#2	#3	#4
COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	+ COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	POINT	ÍTEM	CMP	2ND	INS	PART
93- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G	3. 190	A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	3. 190		0040	D*	3	3	5
親品目 : E95599654A GA PCBA, MAIN MATERIAL (94)	N AP-505 CHI G	1			75-11.D. III					
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
94- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G	3. 190	+ <del></del>	STICK SOLDER, DIP NP103T G	3. 190		0040	 D*	3	3	5
親品目 : E95600300A GPCBA, XLRIO MATERIAL (95)		1			The 1-1, 12-100					
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND		#4 PART
95- 1 A0007510 STICK SOLDER, DIP G	2. 608	A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	2. 608		0040	D*	3	3	5

PAGE:

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : ALL PRODUCTS

: EA5950

変更番号 : EA5950 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

<mark>設変会議日:</mark> DATE タイトル TITLE

: BOM修正 (STICK半田\_低銀)

	親品目 : E95600480A MATERIAL (96)	GPCBA, EURO		The 1.1.11.000				T- / / /	1				
	旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPT	ION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PA
96-	1 A0007510 STICK SO	LDER, DIP G	3. 478		A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	3. 478		0030	D*	3	3	5
	親品目: E95603600A MATERIAL (97) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPT	GA PCBA, IO		取付位置 INST.	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	り 明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 P#
97-	1 A0007510 STICK SO	LDER, DIP G	3. 190		A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	3. 190		0080	D*	3	3	5
	親品目: Y00850400A MATERIAL (98) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPT	CHASSIS SEC	•	取付位置 INST.	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	   明細番号   ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 P/
98-	1 A0007510 STICK SO	LDER, DIP G	0.059		A0012960	STICK SOLDER, DIP NP103T G	0. 059		0600	D*	3	3	5
	#1 CMP : 互換性 COMPAT 1ST A 7 COMPATIB BYTE B → C ← D 無 NOT COMP	LE	1 有 /	アド区分 2ND VE ク EXIST 七 PREFERENTIAL NOT EXIST		手配指示 INSTRUCTION 1 既出荷品 SHIPPED PRODUC' 2 仕掛品 WIP (WORK IN PROBUC' 3 在庫部品 STOCK 4 外注及計 WIP IN SUPPLIE	TS OCESS)	2 廃棄 D 3 追加工 R 4 消化 C	TREATMENT ONVERSION ISPOSAL EPROCESSIN ONSUMPTION	G	TOCK	[	

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE NO SIMULTANEOUS CHANGE

2 任掛品 WIP (WORK IN PROCESS)
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED 

DISPOSAL REPROCESSING CONSUMPTION NOT NECESSARY NOT DECIDED